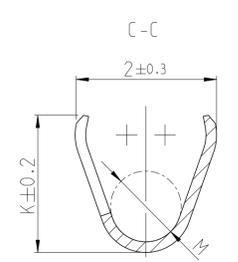
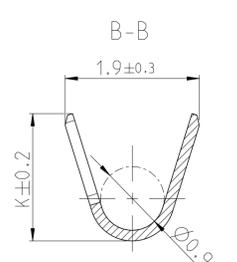
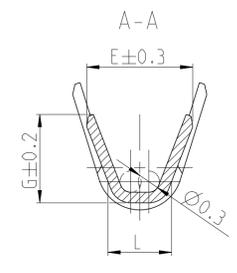
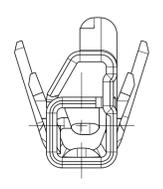
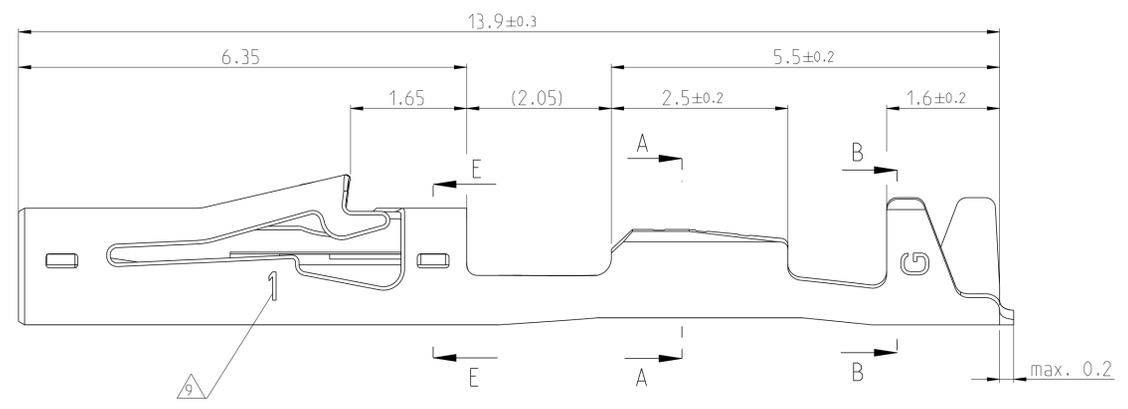
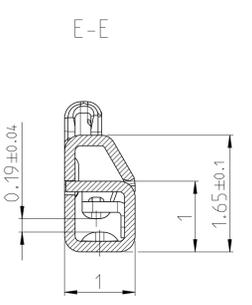
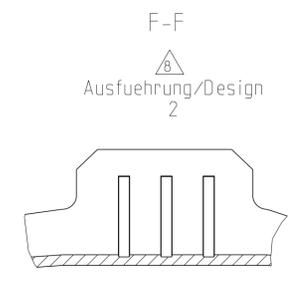
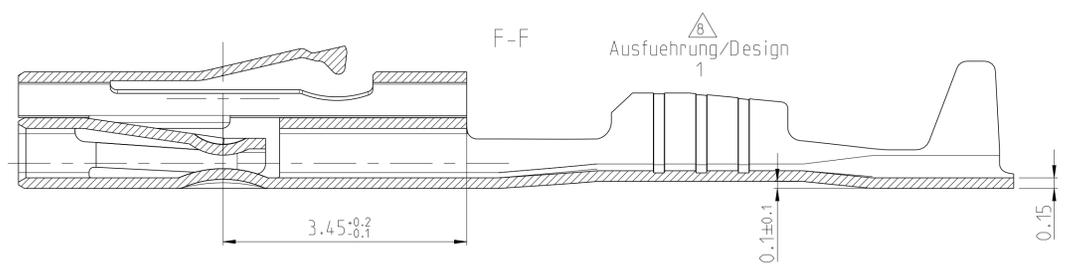
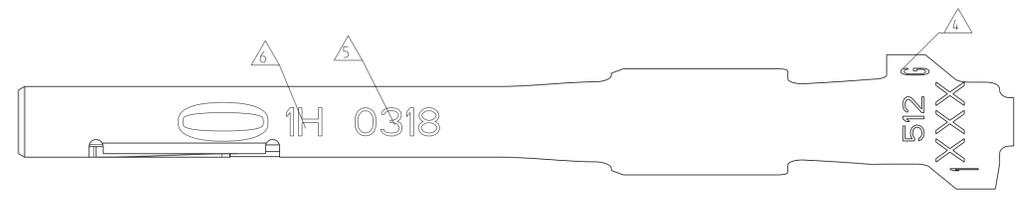


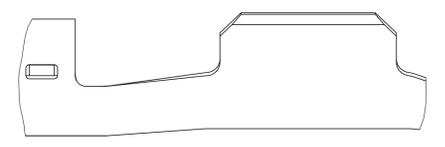
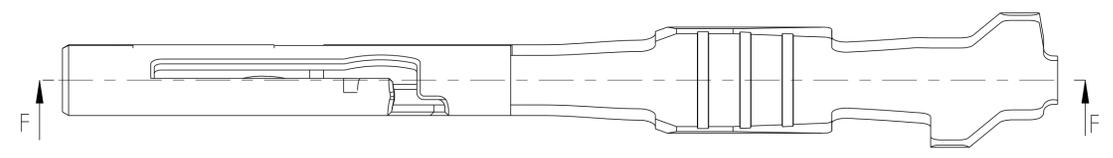
LOC	DIST	REVISONS	DATE	DWN	APVD
A1	-	ÄNDERUNGEN			
		DESCRIPTION			
		BESCHREIBUNG			
PROJEKT NR.:	G	ECR-17-000743	25NOV2016	HO.	LEIM
	G1	ECR-18-002413	19FEB2018	FRAN	LEIM
	G2	ECR-18-015758	04OCT2018	GLUE	LEIM
	G3	ECR-19-000372	09JAN2019	MAH.	LEIM



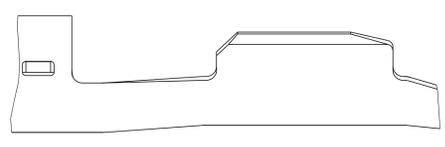
1-1703930-x und
2-1703930-x wie gezeigt
1-1703930-x AND
2-1703930-x AS SHOWN

3-1703930-x und
4-1703930-x wie gezeigt
3-1703930-x AND
4-1703930-x AS SHOWN

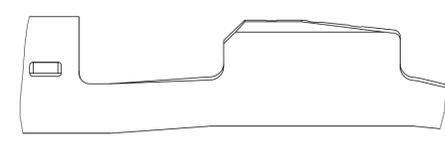
1-1703930-X wie gezeigt
1-1703930-X AS SHOWN



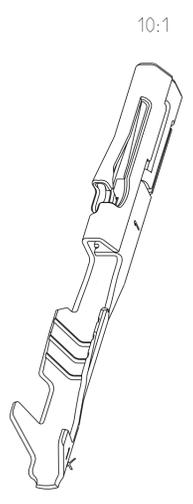
4-1703930-X wie gezeigt
4-1703930-X AS SHOWN



3-1703930-X wie gezeigt
3-1703930-X AS SHOWN



2-1703930-X wie gezeigt
2-1703930-X AS SHOWN



Order No.	Design	Part No.	Version	Performance	Wire Size	Material	Surface	Weight	Dimensions	Notes
-	-	4-1703930-4	A	HIGH PERFORMANCE	4+	CuNiSi	Sn			
-	-	4-1703930-3	B	HIGH PERFORMANCE	4G	CuNiSi	Au			E = 1.6 G = 1.64 L = 0.85 M = Ø1 K = 1.93
-	-	4-1703930-2	A	HIGH PERFORMANCE	4H	CuNiSi	Ag			
-	-	4-1703930-1	A	Standard	4	CuSn8	Sn			
-	-	3-1703930-4	A	HIGH PERFORMANCE	3+	CuNiSi	Sn			E = 1.41 G = 1.32 L = 0.75 M = Ø0.9 K = 1.8
-	-	3-1703930-2	A	HIGH PERFORMANCE	3H	CuNiSi	Ag	0.08		
2-1703930-4	A	-	-	HIGH PERFORMANCE	2+	CuNiSi	Sn			E = 1.7 G = 1.5 L = 1.05 K = 1.9
2-1703930-2	G	-	-	HIGH PERFORMANCE	2H	CuNiSi	Ag			
2-1703930-1	F	-	-	Standard	2	CuSn8	Sn			
1-1703930-2	F	-	-	HIGH PERFORMANCE	1H	CuNiSi	Ag			E = 1.5 G = 1.25 L = 0.9 K = 1.8
1-1703930-1	E	-	-	Standard	1	CuSn8	Sn			

Order No.	Design	Part No.	Version	Performance	Wire Size	Material	Surface	Weight	Dimensions				
Bestell-Nr.	Ausführung	Order No.	Design	REV.	VERSION	MARKIERUNG	DGB WIRE SIZE RANGE (mm ²)	MATERIAL	OBERFLÄCHE SURFACE	Gewicht WEIGHT (g)	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Insul' crimp INSULATION CRIMP	Abmessungen/DIMENSION [mm]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATE: 04SEP2007. CHECKED BY: C. Boemmel. DRAWING NO: 114-10850. SCALE: 20:1. SHEET 1 OF 1. REV: G3.

Customer Drawing

TE Connectivity

NanoMQS Buchsenkontakt SOCKET CONTACT

100779

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9